

中国半导体行业协会 中国电子信息产业发展研究院



首届全球 IC 企业家峰会暨第十六届中国国际半导体博览会 Global IC Entrepreneur Summit & 16th China International Semiconductor Expo

2018 年 12 月 11-13 日

上海新国际博览中心

www.IC-China.com.cn

一、展会背景

习近平总书记在党的十九大报告中指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须贯彻新发展理念，建设现代化经济体系。加快建设制造强国，加快发展先进制造业，促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群。

集成电路产业是支撑经济社会发展和制造强国建设的战略性、基础性和先导性产业。今年恰逢我国改革开放 40 周年、集成电路发明 60 周年，全球半导体产业格局正发生深刻调整，后摩尔时代半导体技术加速变革创新，对集成电路产业发展带来不确定影响和新的机遇，跨国大企业加速变革提前布局优势领域，全球产业增长继续提速，物联网、自动驾驶、人工智能等领域并购整合加快。

为积极倡导产业开放、合作发展理念，搭建国际化、高端化、专业化的产业合作和交流平台，在工业和信息化部 and 上海市人民政府指导下，中国半导体行业协会（CSIA）和中国电子信息产业发展研究院（CCID）将于2018年12月11日在上海市主办“首届全球IC企业家峰会”并于12月11日-12月13日同期举办“第十六届中国国际半导体博览会（IC China 2018）”。峰会以“开放发展、合作共赢”为主题，由一场峰会和六场分论坛组成，将邀请来自美国、英国、荷兰、日本、韩国等国家和地区的著名企业家、专家学者与中国的企业家和专家学者出席，共商全球IC产业发展大计，共享全球IC产业发展成果，共同推进全球IC产业可持续健康发展。

二、展会概况

（一）名称：首届全球IC企业家峰会暨第十六届中国国际半导体博览会（IC China 2018）

（二）时间：2018年12月11-13日，会期3天

（三）地点：上海浦东嘉里大酒店（论坛）

上海新国际博览中心（展览）

（四）主题：开放发展 合作共赢

三、组织机构

（一）指导单位：工业和信息化部、上海市人民政府

（二）主办单位：中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院

(三) 承办单位：北京赛迪会展有限公司、中国电子报社、上海市集成电路行业协会

(四) 协办单位：中国电子专用设备工业协会，中国电子材料行业协会，中国半导体行业协会集成电路设计分会、集成电路分会、封装分会、半导体分立器件分会、半导体支撑业分会、MEMS 分会，北京半导体行业协会，天津市集成电路行业协会，重庆市半导体行业协会，江苏省半导体行业协会，浙江省半导体行业协会，湖北省半导体行业协会，广东省半导体行业协会，陕西省半导体行业协会，深圳市半导体行业协会，厦门市集成电路行业协会，大连市半导体行业协会，南京市集成电路行业协会，合肥市半导体行业协会，苏州市集成电路行业协会，无锡市半导体行业协会。

四、会议

首届全球 IC 企业家峰会将邀请工业和信息化部、上海市政府领导，英特尔、高通、Arm、三星等国际龙头企业董事长或 CEO，中芯国际、紫光集团、华为、长电科技等国内领军企业家围绕全球 IC 产业发展趋势，全球 IC 产业链协作，中国 IC 产业发展路径等热点话题进行探讨。

峰会将同期举办存储器创新论坛、IC 设计与应用创新论坛、封装工艺创新论坛、汽车电子创新论坛、传感器技术创新论坛、知识产权论坛六大专题论坛，多维度研讨 IC 市场和技术发展趋势。

五、展览

(一) 展品范围

IC设计与产品、IC设计工具及服务、芯片制造、封装测试、半导体制造工艺、半导体封装工艺与测试技术、半导体专用设备与零部件、半导体材料、集成电路应用与解决方案、半导体分立器件、半导体光电器件、功率器件、传感器件、IC分销、物联网、人工智能、智慧城市、智能家居、便携终端、汽车电子、LED、健康医疗、工业应用等 IC 应用类。

(二) 参展价格

币种	标准展位 (3m×3m)	光地展位 (36 m ² 起租)
人民币	15000 元/个	1500 元/m ²
美元	2520 美元/个	260 美元/m ²

六、联系方式

(一) 展会赞助及商务合作咨询

联系人：鲁 娜、徐 珂、任振川、吴茹茹

电 话：鲁 娜 010-68453393/13021060431

徐 珂 010-68209312/18611104481

任振川 010-68207455/13801324380

吴茹茹 021-50805420/13661952935

传 真：010-68154708

邮 箱：lunar@ccidexpo.com/xuk@csip.org.cn

rzc@csia.net.cn/wrr@sica.org.cn

(二) 参会咨询

联系人：王雅静、刘 超

电 话：王雅静 010-68207449/15801549805

刘 超 010-68209312/18500190669

传 真：010-68154708

邮 箱：wangyj@cena.com.cn/liuch@csip.org.cn

(三) 参展咨询

联系人：崔 巍、武 剑

电 话：崔 巍 010-68207449/13910672804

武 剑 010-68208548/18601361052

传 真：010-68154708

邮 箱：misa@ccidexpo.com/wujian@ccidexpo.com

(四) 媒体合作咨询

联系人：陈炳欣

电 话：010-88558829/18600557932

传 真：010-68154708

邮 箱：chenbx@cena.com.cn



中国半导体行业协会



中国电子信息产业发展研究院

2018年8月30日



首届全球 IC 企业家峰会参会申请表

参会公司基本信息及联系方式：（每项必填）

公司名称：（中文） _____

（英文） _____

公司地址：（中文） _____

（英文） _____

参会相关事项联系人： _____ （女士/先生） 职务： _____

参会总人数： _____ 电 话： _____

手 机： _____ Email： _____

参会信息（请在内画√）：

IC 企业家峰会主论坛

存储器创新分论坛

IC 设计与应用创新分论坛 封装工艺创新分论坛

汽车电子创新分论坛 传感器技术创新分论坛 知识产权分论坛

如果您还关注行业其他领域，请留下您的宝贵意见：

人才培养 金融和投资 5G 发展和行业应用 人工智能 专项政策

其他 _____

负责人签名（并加盖公章）： _____ 填表人： _____ 填表时间： _____



IC China 2018 参展申请表

参展公司基本信息及联系方式：（每项必填）

公司名称：（中文） _____

（英文） _____

公司地址：（中文） _____

（英文） _____

邮 编： _____ 公司网址： _____

参展相关事项联系人： _____ （女士/先生） 职务： _____

电 话： _____ 手 机： _____

传 真： _____ Email: _____

参展产品信息：（请详细列出公司参展产品名称，我们将以此为据确定展区）

展品名称：（中文） _____

（英文） _____

展位申请： （1）9 m² _____ 预订展位号： _____

（2）36 m²以上（含 36） _____ 预订展位号： _____

对展位的特殊要求： _____

广告申请： _____

展商意见：

1、您希望交流的企业及参观观众群： _____

2、您对 IC China 2018 的建议： _____

负责人签名（并加盖公章）： _____ 填表人： _____ 填表时间： _____